



多種多様な省力化自動機製作・精密部品加工

- 本社所在地：大分県豊後高田市美和111-1
- 事業概要：
  - 1.省力化自動機設計～据付までの一貫生産
  - 2.品質、納期、技術力の精密部品加工
  - 3.調達担当者様の部品調達代行
- 常時使用する従業員：38名  
(2026年4月時点)
- 現在の売上高：11億円  
(2025年6月期)
- 法人番号：5320001007800
- Web：https://www.sasaki-se.co.jp

## 企業理念・100億宣言に向けた経営者メッセージ



代表取締役  
佐々木 興平

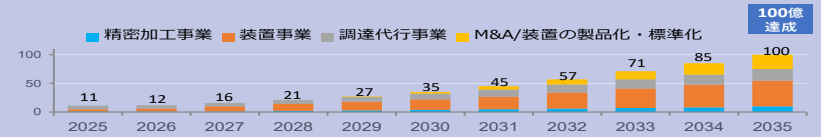
## 豊後高田から世界へ、パワー半導体分野で拓く自動化の未来

私たちは、大分・豊後高田を拠点に、長年培ってきた精密加工技術と、設計から製造・据付まで一貫して手がける**ワンストップ体制**を強みに、日本のものづくりを支えてきました。大手自動車メーカー各社の自動機製造で培った実績を土台に、**一貫生産できる自動機製造**を武器として、大きな成長が見込まれるパワー半導体分野へ本格的に挑戦します。また、お客様の部品調達業務をまるごと引き受ける**調達代行事業**の海外展開と、**企業買収による事業規模の拡大**、主力装置の**製品化・標準化**で、安定した収益基盤を築きます。半導体産業の発展と脱炭素社会の実現に貢献するとともに、地域に新たな雇用を生み出し、社員一人ひとりが誇りを持って働ける会社を目指します。

## 売上高100億円実現の目標と課題

### 実現目標

精密加工・装置・調達代行の三事業を連携し、ワンストップ一貫生産体制を強みにパワー半導体分野へ本格参入。調達代行事業の海外展開とM&Aで規模拡大し2035年度に売上高100億円を達成する。



### 課題

- 1.若手技術者の育成強化と熟練技能の次世代承継
- 2.工程の見える化ができず生産性向上が停滞
- 3.成長投資と海外展開に必要な資金調達
- 4.パワー半導体対応の技術力と研究開発体制の強化
- 5.規模拡大を担う人員体制と組織基盤の構築

## 売上高100億円実現に向けた具体的措置

### 目指す成長手段

- 1.パワー半導体向け最先端設備増強で24時間無人稼働体制を構築
- 2.大手メーカーとの取引深耕でパワー半導体向け装置の受注を拡大
- 3.調達代行事業を中国・東南アジア等海外へ本格展開
- 4.精密加工・自動機分野でM&Aを実施し規模を拡大
- 5.パワー半導体向け装置の製品化と標準化で収益性を向上

### 実施体制

- 1.KPIマネジメントとPDCAで経営管理体制を強化
- 2.採用と研修・資格支援による技術人材の育成
- 3.研究開発の専任チームを設置し競争力を強化
- 4.DX推進チームを立ち上げ工程の見える化を実現
- 5.M&Aに向けた専任チームと金融機関連携による資金確保

※本宣言は企業自身はその責任において売上高100億円を目指して、自社の取組を進める旨を宣言するものです